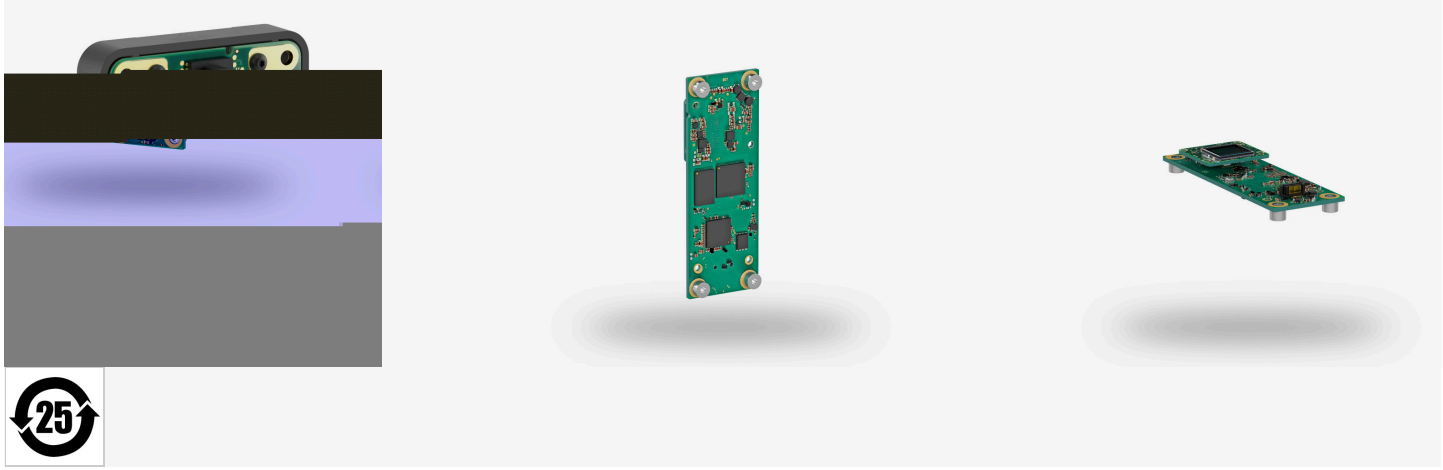
U3-3162ACP-M Rev.1.2 (1008921)

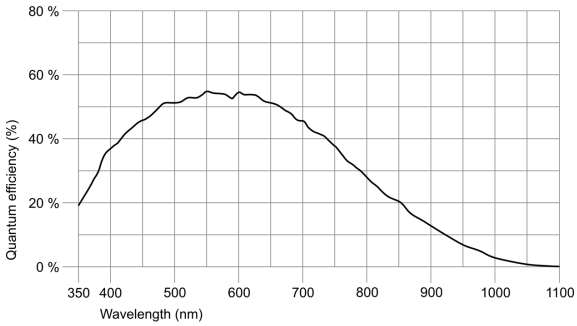
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	-
特性	リニア
解像度/ピクセル	2 MP
有効画素数	2.30 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1920 x 1200 ピクセル
アスペクト比	16:10
ADC	10 bit
色深度 (カメラ)	0 bit
光学センサークラス	2/3''
撮像面積	9.216 mm x 5.760 mm
光学センサーの対角	10.87 mm 2/3″
画素サイズ	4.8 µm
CRA (主光線角)	4 °
メーカー	Onsemi
センサーモデル	NOIP1SN2000A-LTI
ゲイン (マスター/RGB)	4x/4x
AOI 水平	-
AOI 垂直	-
AOI 画像の幅、ステップ幅	- / -
AOI 画像の高さ、ステップ幅	- / -
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	- / -
ビニング水平	-
ビニング垂直	-
ビニング手法	-
ビニング係数	-
デシメーション(サブサンプリング)水平	-
デシメーション(サブサンプリング)垂直	-
デシメーション(サブサンプリング)手法	
デシメーション(サブサンプリング)係数	-



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

モデル

フレームレートフリーランモード	-
フレームレートトリガー（最大）	-
露出時間（最小～最大）	-
消費電力	0 W - 0 W
画像メモリ	128 MB

環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

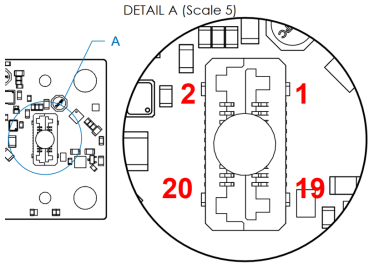
動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
保管時の許容デバイス温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	Samtec LSHM 20pol
I/O コネクター	20 ピンヘッダー（Samtec LSHM-110-L02.5-L-DV-A-N-K-TR）
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクター

1	入力電源（VCC）、5 V DC USB
2	接続しない（今後使用する予定）
3	入力電源（VCC）、5 V DC USB
4	接続しない（今後使用する予定）
5	USB 2 データ（-）
6	I2C SDA（信号データ）3.3 V
7	USB 2 データ（+）
8	I2C SCL（信号クロック）3.3 V
9	接地（GND）
10	オプトカプラなしのトリガー入力 3.3 V
11	USB 3 TX（-）
12	オプトカプラなしのフラッシュ出力 3.3 V 8 mA
13	USB 3 TX（+）
14	汎用入出力（GPIO）1、3.3 V
15	接地（GND）
16	汎用入出力（GPIO）2、3.3 V
17	USB 3 RX（-）
18	接続しない（今後使用する予定）
19	USB 3 RX（+）
20	出力電圧、5 V（900 mA - カメラの電流はセンサーによって異なる）



設計

レンズマウント	No mount
保護構造	-
外形寸法	84.0 mm x 30.0 mm x 9.8 mm
重量	20 g
ハウジング素材	-

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

画像取得	Freerun	–
	Software trigger	–
	Hardware trigger	–
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	–
	Long exposure	–
	Line scan	–
フラッシュ	Flashing	–
	PWM flashing	–
画像調整	Auto exposure	–
	Auto gain	–
	Auto whitebalance	–
	Color correction	–
	Gamma	–
	LUT	–
	Mirror/flip	
統合画像処理	Pixel formats	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	–
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	–
その他	Chunks	–
	Sequencer	–
	Events	–
	Firmware update	–
	1st supported firmware version	2.20.

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com